

TAILYN

台林電通 (5353) 113年法人說明會

2024.03.12

資深副總 / 發言人

Robin Chen 陳建村

免責聲明

本資料(包含講解與投影片內容)可能涉及對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。

如未來有因任何事件或環境變遷，影響實際結果明顯不同於表述內容，本公司並不負有更新資料之責任。

因此本公司強烈建議讀者以參考公開資訊觀測站的公告資訊為依據。

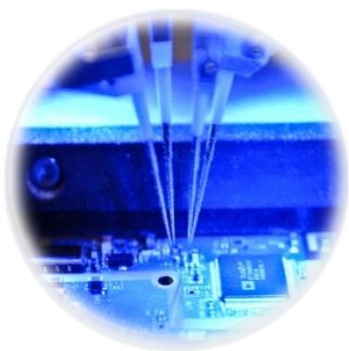
Agenda

- 公司簡介
- 產品及服務
- 經營績效
- 機會與挑戰
- Q&A

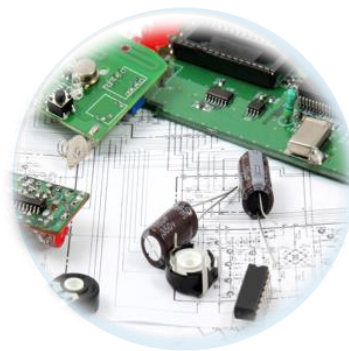
公司簡介(一)基本資料

公司名稱	台林電通股份有限公司
成立時間	1980/4/10 (成立滿44年)
董事長	陳俊廷 先生
公司所在地	桃園市蘆竹區榮安路10號
資本額	新台幣7.5億元
員工人數	447人 (截至2023/12/31)
上櫃日期	1998/5/18 (股票代號:5353)

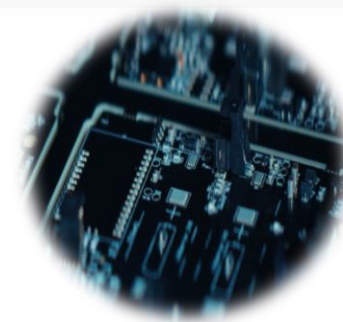
公司簡介(二)



我們已超過40年的通信經驗
並結合計算技術而屹立著



我們在ODM和EMS經營模式下
提供了設計技術和專業製造
的全方位解決方案



我們在工業垂直市場中
透過技術性認證及協同合作
來提升高價值服務

公司簡介(三)沿革



- 由陳哲宏先生創立
- 座落於台灣桃園

- ISO9001 (品質), TL9000 (通訊)
- ISO14001 (環境)
- QC080000 (有害物質)
- OHSAS18001 (職業安全衛生)

- 跨足車用電子領域ISO / IATF16949
- 跨足半導體設備領域
- 以 ISO 45001 取代 OHSAS 18001

1980

1998

1994-2006

2013

2016-2017

2023-Future

- 股票上櫃掛牌 (代碼：5353)

- 聚焦工業網通領域

- 導入智慧工廠
- IEC 62443(工業通訊資安)
- 重塑台林企業形象
- ISO 27001 (2024)
(資訊安全管理系統)
- ISO 14064-1 (2024)
(溫室氣體盤查系統)

人力資源
2023/12/31

生產製造
43%

工程人員
20%

供應鏈管理
13%

業務行銷
10%

行政管理
7%

品保管理
7%

員工人數 **447** | 資本額 **NT\$7.5億** | 營業額 **NT\$19.8億** (2023年)

服務

TAILYN

Built Rugged.

TAILYN 是
一家位於台灣的
ODM 和 EMS 公司



我們服務各式垂直市場及5G專網領域



智慧交通



工業自動化



5G 傳輸
網路



智慧城市



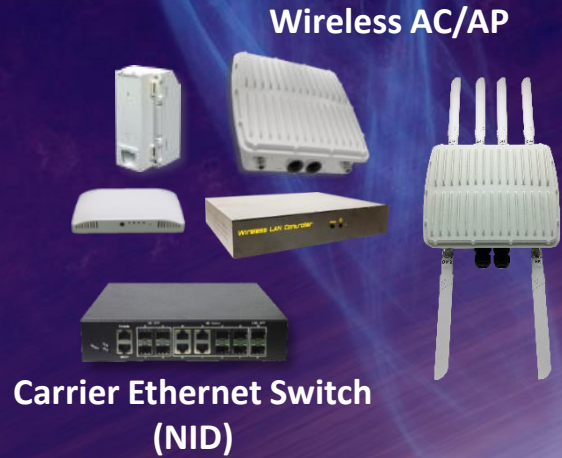
電力通訊

TAILYN

產品方向



產品解決方案



1980
台林誕生

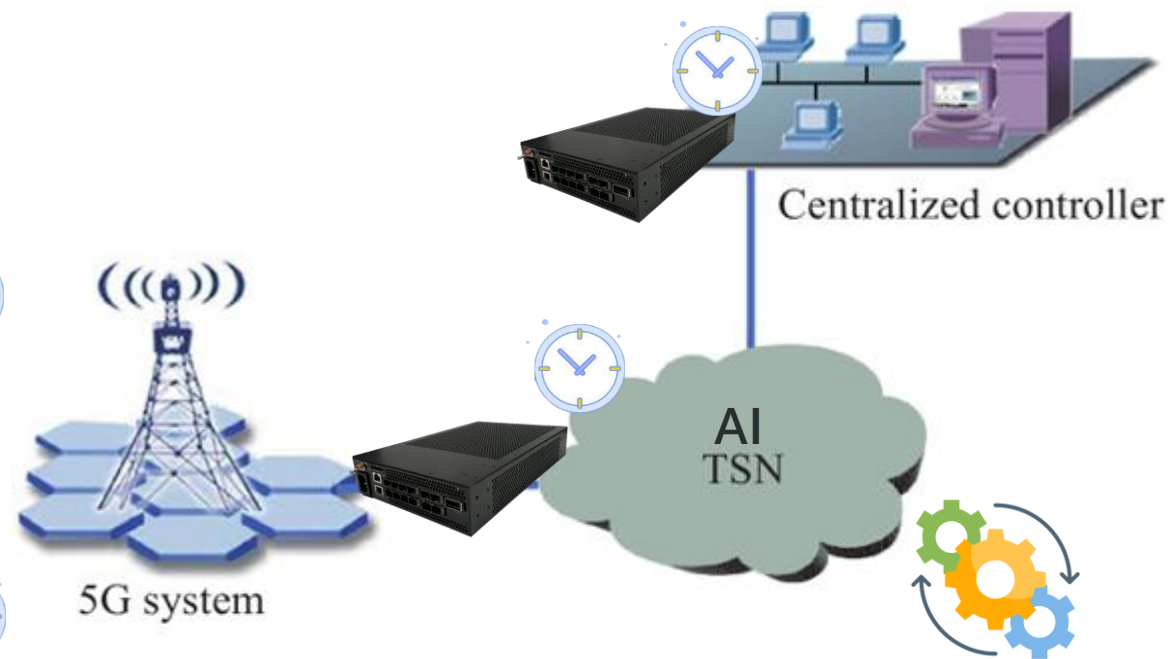
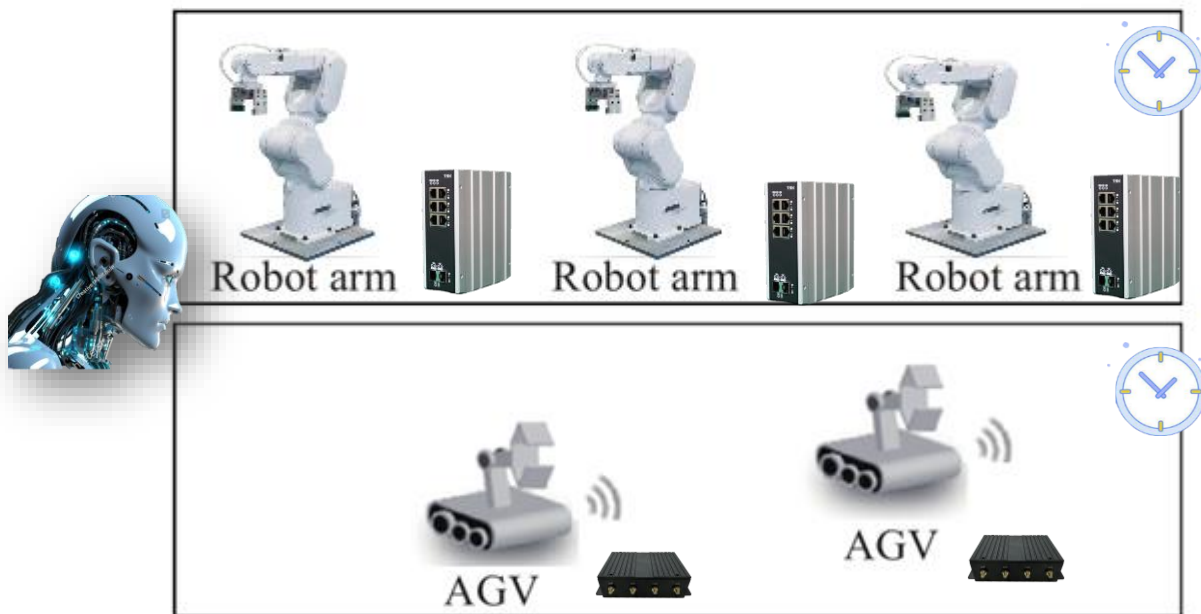
2001
台林轉型

EN50121 Compliance
EN50155 Compliance
EN45545 Compliance
IEC 61850-3
NEMA TS-2
Fan-Less
Hardened

Metro Ethernet
TAILYN Ring Technology
< 20ms
ERPV2

2023
台林演進

工廠自動化的時間敏感網路TSN方案



2024 MWC

西班牙巴塞隆納 台灣館
台林參展攤位展出結合
5G 垂直應用之 TSN 乙太
傳輸交換器網路及工業
用5G 無線匣道器解決方
案,並導入AI 優化網路概
念,並做現場展示。



參加 "2024熊本産業復興展EXPO"

讀賣新聞

熊本日日新聞



「半導体の熊本」発信 益城町 産業復興エキスポ開幕

半導体関連をはじめとする熊本県内外の企業・団体が技術や製品をPRする「くまもと産業復興エキスポ」が28日、益城町のグラムメッセ熊本で始まった。29日まで。会場には大勢の来場者が詰めかけ、県内への集積が進む半導体産業や地場製造業の最新動向に触れた。

【3面に関連記事】
熊本県が「新生シリコンアイランド九州の実現」をテーマに初め開催。約270社・団体が出展した。熊本地震や2020年7月豪雨による災害からの復興をアピールするの狙いで、オープニングセレモニーで、蒲島郁夫知事は「エキスポを通して着実に進む災害からの創造的復興と、熊本の輝かしい未来を体感してもらいたい」と強調。県工業連合会の田中稔彦会長や台湾・高雄市の副市長らとテープカットした。半導体受託生産最大手の台湾積体電

路製造（TSMC）の進出を機に、熊本への進出や地場企業との取引拡大を目指す動きが加速する台湾からも約30社・団体が出展した。

それぞれの企業関係者と来場者が意見を交わす姿があちこちで見られ、台湾電子設備協会の会員企業で、半導体製造装置の部品などを手がける**台林電通（タイリンテクノロジーズ）の陳建村副社長は「熊本や九州の企業とつながりをつくるきっかけにしたい」と話していた。**

最終日の29日も半導体産業や人材育成などをテーマにした複数のセミナーが開かれるほか、災害からの復旧・復興に関するゾーンや県南フードパレゾーンなどを設ける。

入場無料。県は2日間で計1万人の来場を見込む。
(立石真一、山本文子)

4001 半導体関連ゾーン C SUN 志聖	4008 半導体関連ゾーン エンチテクノロジー 恩馳科技 NTS Technology Co., Ltd
4002 半導体関連ゾーン GMM 均華精密	4009 半導体関連ゾーン Hermes-Epitek Japan
4003 半導体関連ゾーン GPM 均豪精密	4010 半導体関連ゾーン Forward-tek.
4004 半導体関連ゾーン UKTECH 昱凱科技 UK TECHNOLOGY CORP.	4011 半導体関連ゾーン 家登精密 Gudens Precision
4005 半導体関連ゾーン ANTS 應用奈米科技	4012 半導体関連ゾーン TAILYN
4006 半導体関連ゾーン WisePiioneer	4013 半導体関連ゾーン 台湾電子設備協会 TEEIA
4007 半導体関連ゾーン 千附精密股份有限公司 ChenFull Precision Co., Ltd.	4014 半導体関連ゾーン JTX



台林工業用交換器及5G 專網實驗展示中心



2024 榮獲 經濟部評選 第七屆潛力中堅企業

持續專注本業，在特定領域表現傑出，具有
發展為卓越中堅企業之潛力。



經營績效 - 簡明合併資產負債表

單位:新台幣百萬元

會計項目	2023/12/31		2022/12/31		2021/12/31	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	529	24.9%	372	18.6%	499	26.6%
應收款項	293	13.8%	326	16.3%	255	13.6%
存貨	474	22.4%	577	28.9%	482	25.7%
流動資產	1,394	65.8%	1,337	66.9%	1,297	69.2%
不動產廠房及設備	497	23.5%	478	23.9%	402	21.4%
非流動資產	725	34.2%	661	33.1%	577	30.8%
資產總額	2,119	100.0%	1,998	100.0%	1,873	100.0%
應付帳款	270	12.7%	344	17.2%	400	21.4%
其他負債	529	24.9%	439	22.0%	323	17.2%
負債總額	799	37.7%	783	39.2%	723	38.6%
權益總額	1,320	62.3%	1,215	60.8%	1,150	61.4%

重要財務指標

平均收現日數	59	57	53
平均銷售日數	144	151	126

經營績效 – 2023年度合併損益

單位:新台幣百萬元

會計項目	2023年度		2022年度		YoY
	金額	%	金額	%	%
營業收入	1,981	100.0%	1,912	100.0%	△ 3.6%
營業成本	1,484	74.9%	1,472	77.0%	
營業毛利	497	25.1%	441	23.0%	△ 12.7%
營業費用	329	16.6%	287	15.0%	
營業利益	168	8.5%	153	8.0%	△ 9.4%
營業外收入及支出	26	1.3%	21	1.1%	
稅前淨利	194	9.8%	174	9.1%	△ 11.0%
所得稅費用	33	1.7%	39	2.0%	
本期淨利	161	8.1%	136	7.1%	△ 18.1%
基本每股盈餘(元)	2.14		1.81		△ 18.2%

經營績效-歷年營收與EPS比較圖

營業收入
單位:NT百萬元

EPS
單位:NT元



經營績效 – 區域別

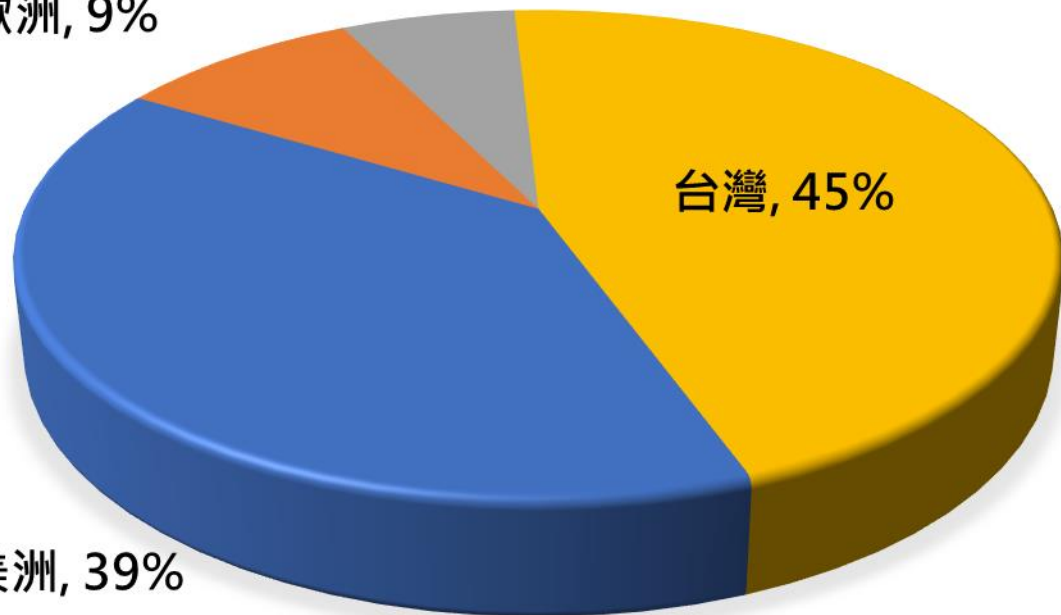
2023全年度

歐洲, 9%

亞洲, 7%

台灣, 45%

美洲, 39%



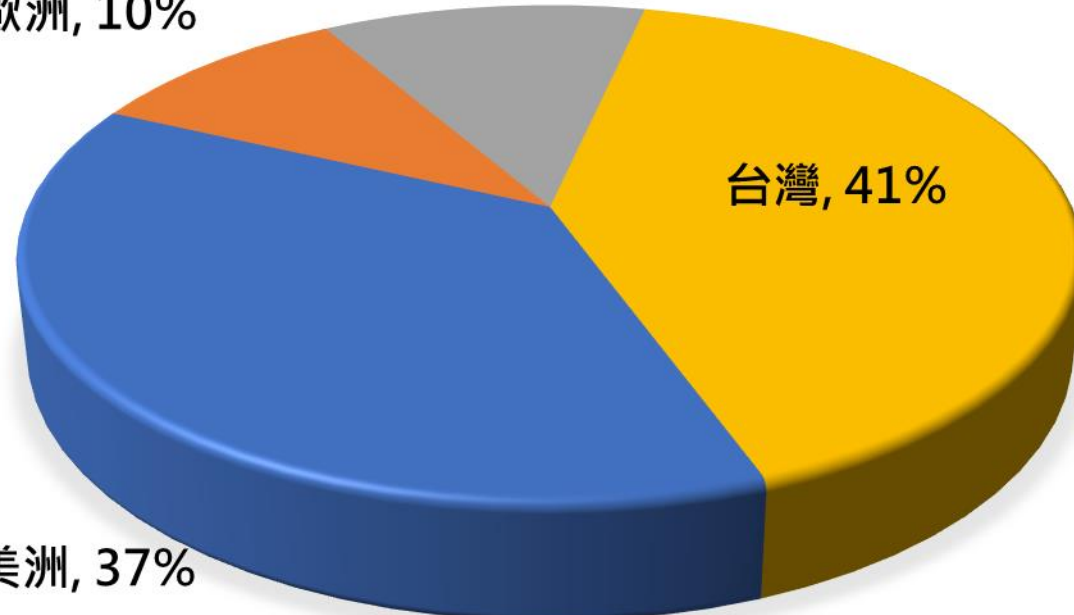
2022全年度

歐洲, 10%

亞洲, 12%

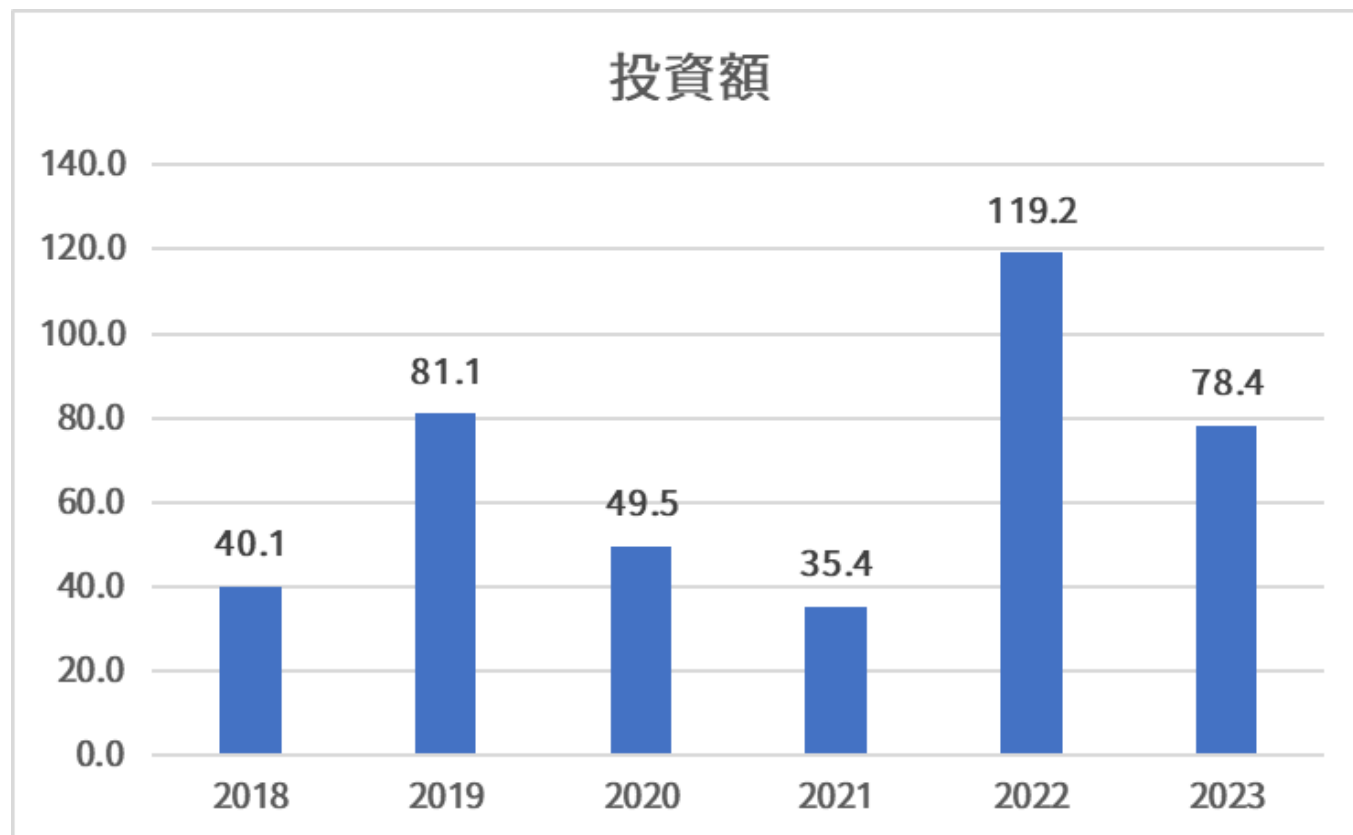
台灣, 41%

美洲, 37%



近年資本支出概況

單位:NT百萬元



➤ 2024廠區擴建案

預估投資額：NT\$2.0億

預估完成日：2025.Q2

外觀方案



ESG執行計畫- 2024

設置 永續發展委員會

於2024年3月6日經董事會通過正式成立

編製 2023永續報告書

預計2024年8月完成(含第三方認證)

ISO 27001資訊安全管理

預計2024年6月完成認證

ISO 14064-1溫室氣體盤查

預計2024年6月完成盤查報告書

未來展望

機會

- 在全球經濟在複雜又充滿不確定性的變因中，各國持續加快基礎建設投資，以促進經濟成長、增強競爭力。
- IT 與 OT 持續整合，資安問題將持續被高度重視，公司產品防護力加強有利於市場擴展。
- AI 加持及應用更廣泛,如人工智慧應用於物聯網邊緣運算等將為新一代具人工智慧產品帶來商機。如電力、智慧家庭、交通、醫療、建築、國防、智慧城市、消費性電子等。
- 藉由工業網通市場的深耕，也拓展機會於電動車及半導體市場。

挑戰

- 5G 開放式平台互通性進度持續影響5G專網及在垂直市場進展。
- AI 帶來新商機,但邊緣AI硬體設備可能消耗更多電量，這在節能減碳的趨勢下將是市場發展規模的挑戰之一。
- 2024上半年歐美經濟形勢仍然是艱難,加上區域衝突仍在,讓整個2024年也仍是充滿不確定性。

Q&A



Telecom Products

Tailyn specializes in developing and manufacturing mini-DSLAM which is specially designed with efficient scalability and easy deployment for access networks. It provides an exceptional way to support xDSL revenue generating service for both IP and ATM network.

Thank you

TAILYN